

半導体集積回路の回路配置届出書

国立大学法人 京都工芸繊維大学長 殿

このたび、創作しました下記半導体集積回路の回路配置利用権及び回路配置利用権の設定の登録を受ける権利を、国立大学法人京都工芸繊維大学において管理していただきたいので、国立大学法人京都工芸繊維大学発明等規則第27条に基づき、届出いたします。

大項目		小項目	記入欄
1		1 届出日	
2	届出者	1 届出者氏名 (回路配置の創作者)	
		2 所属部局	
		3 職名	
3	回路配置	1 回路配置の名称	
		2 創作した時期(年月日)	
		3 詳細(1)構造	セル右下のドロップダウンメニューから選択してください。
		4 詳細(2)技術	セル右下のドロップダウンメニューから選択してください。
		5 詳細(3)機能	セル右下のドロップダウンメニューから選択してください。
		6 当該回路配置の概要 (※必要な場合)	
4	共同創作者①	1 共同創作者の有無	セル右下のドロップダウンメニューから選択してください。
		2 共同創作者①	
		3 所属部局／外部機関名	
		4 職名	
	共同創作者②	5 共同創作者②	
		6 所属部局／外部機関名	
		7 職名	
	共同創作者③	8 共同創作者③	
		9 所属部局／外部機関名	
		10 職名	
5	登録等	1 登録の有無	セル右下のドロップダウンメニューから選択してください。
		2 登録済の場合の登録番号等	
		3 特許出願等との関連	

大項目		小項目	記入欄
6	公表	1 学外発表(予定)日	
		2 発表(予定)先	
		3 出願の緊急性	
		4 共同出願機関等の同意	セル右下のドロップダウンメニューから選択してください。
7	研究経費／契約	1 経費の種類	
		2 プロジェクト名	
		3 研究費の額(間接経費)	
		4 出資元	
		5 研究期間	
		6 権利帰属に関する制約条件	
8		1 創作に使用した主たる研究施設・設備・装置	
9		1 その他・補足事項	